

芯原微电子（上海）股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021年8月4日（星期三）15:00-16:30
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

一、说明会类型

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《芯原微电子（上海）股份有限公司2021年半年度报告》。为加强和投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2021年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”），欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、方式、地点

- （一）会议召开时间：2021年8月4日（星期三）15:00-16:30
- （二）会议召开方式：网络互动方式
- （三）会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员

参加此次说明会人员包括：公司董事长、总裁 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生，公司首席财务官、董事会秘书施文茜女士，公司副总裁汪洋先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2021 年 8 月 4 日（星期三）15:00-16:30 登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）在线参与本次业绩说明会。

（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2021 年 8 月 4 日（星期三）10:00 前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（IR@verisilicon.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-5133 4800

电子邮箱：IR@verisilicon.com

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日